



各 位

2019年10月25日

会 社 名 日 本 電 子 材 料 株 式 会 社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 大 久 保 和 正
(コード番号 6855 東証第一部)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 管 理 部 門 統 括 部 長 足 立 安 孝
電 話 0 6 (6 4 8 2) 2 0 0 7

2020年3月期第2四半期連結累計期間の業績予想の修正に関するお知らせ

2019年5月13日に公表いたしました2020年3月期第2四半期連結累計期間の業績予想を修正いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 業績予想の修正

2020年3月期第2四半期連結累計期間の業績予想値の修正(2019年4月1日～2019年9月30日)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する四半 期純利益	1株当たり 四半期純利益
前回発表予想 (A) (2019年5月13日公表)	百万円 6,400	百万円 180	百万円 170	百万円 260	円 銭 24.55
今回修正予想 (B)	6,800	450	420	380	35.89
増減額 (B - A)	400	270	250	120	
増減率 (%)	6.3	150.0	147.1	46.2	
(ご参考) 前第2四半期実績 (2019年3月期第2四半期)	7,455	684	781	778	73.53

2. 修正の理由

半導体市場の回復の遅れにより、プローブカードの需要も、本格的な回復は遅れる傾向で推移しているものの、当第2四半期連結累計期間においては、収益性の高い製品の拡販が進んだこと等により、売上、利益ともに予想を上回る見通しとなりました。

3. その他

半導体市場は、中長期的には緩やかな成長を予想する一方で、半導体メーカーの設備投資の先送りや、海外経済の動向等、当社を取り巻く事業環境の先行きに対する不透明感は増しております。2020年3月期の通期業績予想につきましては、現在精査中ではありますが、今後、修正が必要になった場合には速やかに開示いたします。

配当につきましては、年間1株当たり10円(第2四半期末5円、期末5円)の予定に変更はありません。

(注) 上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

以 上